

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站查询年度报告全文。
2.本年度报告全文披露后，高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
4.公司全体监事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
5.会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。
6.董事会审议的报告期间利润分配预案为：不派发现金红利，不转增股本。
7.是否存在公司治理缺陷：否
8.是否存在信息披露缺陷：否
9.是否存在其他重大事项：否
10.是否存在其他重大事项：否
11.是否存在其他重大事项：否
12.是否存在其他重大事项：否
13.是否存在其他重大事项：否
14.是否存在其他重大事项：否
15.是否存在其他重大事项：否
16.是否存在其他重大事项：否
17.是否存在其他重大事项：否
18.是否存在其他重大事项：否
19.是否存在其他重大事项：否
20.是否存在其他重大事项：否

Table with 4 columns: Product Name, Product Series, Product Image, Main Application Field. Lists products like TRIPROD 100/200T, ACURA 280, MAS 15T, MAS 25T, MAS 35T, RTR 100/200, UVLD 100/200T, MLL C500, MLL C900, LDW V01, LDW V02, LDW V03, LDW V04, LDW V05, LDW V06, LDW V07, LDW V08, LDW V09, LDW V10, LDW V11, LDW V12, LDW V13, LDW V14, LDW V15, LDW V16, LDW V17, LDW V18, LDW V19, LDW V20.

Table with 4 columns: Product Name, Product Series, Product Image, Main Application Field. Lists products like DI-LINE, LDW V01, LDW V02, LDW V03, LDW V04, LDW V05, LDW V06, LDW V07, LDW V08, LDW V09, LDW V10, LDW V11, LDW V12, LDW V13, LDW V14, LDW V15, LDW V16, LDW V17, LDW V18, LDW V19, LDW V20.

在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。
(2) 泛半导体设备生产与消费市场
近年来，随着消费电子产品的不断升级，中国大陆地区成为全球第一消费电子生产和消费市场。在我国政府的大力支持下，通过投入自主研发和引进行业优秀人才等手段，我国泛半导体设备行业得到了快速发展，其中 IC 产业及 FPD 产线规模扩张快速增长，为泛半导体设备提供了广阔的市场空间。
(3) 其他领域
在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。

在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。
(2) 泛半导体设备生产与消费市场
近年来，随着消费电子产品的不断升级，中国大陆地区成为全球第一消费电子生产和消费市场。在我国政府的大力支持下，通过投入自主研发和引进行业优秀人才等手段，我国泛半导体设备行业得到了快速发展，其中 IC 产业及 FPD 产线规模扩张快速增长，为泛半导体设备提供了广阔的市场空间。
(3) 其他领域
在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。

在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。
(2) 泛半导体设备生产与消费市场
近年来，随着消费电子产品的不断升级，中国大陆地区成为全球第一消费电子生产和消费市场。在我国政府的大力支持下，通过投入自主研发和引进行业优秀人才等手段，我国泛半导体设备行业得到了快速发展，其中 IC 产业及 FPD 产线规模扩张快速增长，为泛半导体设备提供了广阔的市场空间。
(3) 其他领域
在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。
(2) 泛半导体设备生产与消费市场
近年来，随着消费电子产品的不断升级，中国大陆地区成为全球第一消费电子生产和消费市场。在我国政府的大力支持下，通过投入自主研发和引进行业优秀人才等手段，我国泛半导体设备行业得到了快速发展，其中 IC 产业及 FPD 产线规模扩张快速增长，为泛半导体设备提供了广阔的市场空间。
(3) 其他领域
在 PCB 直接成像设备领域，由于设备由多个子系统组成，设备生产与工艺紧密，因此技术门槛高，目前行业主要参与者包括日本的 ORC、ADTEC、SCREEN 以及国内的公司，如上海新松、天津达实、中山新海、大族激光等企业。

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-12月, 2019年1-12月, 增减额. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

合肥芯基微电子装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、重要提示
1.1 公司独立董事、监事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.3 公司全体监事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.4 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。
1.5 董事会审议的报告期间利润分配预案为：不派发现金红利，不转增股本。
1.6 是否存在公司治理缺陷：否
1.7 是否存在信息披露缺陷：否
1.8 是否存在其他重大事项：否
1.9 是否存在其他重大事项：否
1.10 是否存在其他重大事项：否
1.11 是否存在其他重大事项：否
1.12 是否存在其他重大事项：否
1.13 是否存在其他重大事项：否
1.14 是否存在其他重大事项：否
1.15 是否存在其他重大事项：否
1.16 是否存在其他重大事项：否
1.17 是否存在其他重大事项：否
1.18 是否存在其他重大事项：否
1.19 是否存在其他重大事项：否
1.20 是否存在其他重大事项：否

Table with 4 columns: 项目, 调整前投入募集资金, 调整后投入募集资金. Rows include 1. 高功率激光光源升级换代项目, 2. 晶圆级封装(WLP)封装设备产业化项目, 3. 车载显示(DIP)封装设备产业化项目, 4. 微纳制程技术研发中心建设项目.

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司独立董事、监事会、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.3 公司全体监事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.4 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。
1.5 董事会审议的报告期间利润分配预案为：不派发现金红利，不转增股本。
1.6 是否存在公司治理缺陷：否
1.7 是否存在信息披露缺陷：否
1.8 是否存在其他重大事项：否
1.9 是否存在其他重大事项：否
1.10 是否存在其他重大事项：否
1.11 是否存在其他重大事项：否
1.12 是否存在其他重大事项：否
1.13 是否存在其他重大事项：否
1.14 是否存在其他重大事项：否
1.15 是否存在其他重大事项：否
1.16 是否存在其他重大事项：否
1.17 是否存在其他重大事项：否
1.18 是否存在其他重大事项：否
1.19 是否存在其他重大事项：否
1.20 是否存在其他重大事项：否

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司独立董事、监事会、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.3 公司全体监事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.4 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。
1.5 董事会审议的报告期间利润分配预案为：不派发现金红利，不转增股本。
1.6 是否存在公司治理缺陷：否
1.7 是否存在信息披露缺陷：否
1.8 是否存在其他重大事项：否
1.9 是否存在其他重大事项：否
1.10 是否存在其他重大事项：否
1.11 是否存在其他重大事项：否
1.12 是否存在其他重大事项：否
1.13 是否存在其他重大事项：否
1.14 是否存在其他重大事项：否
1.15 是否存在其他重大事项：否
1.16 是否存在其他重大事项：否
1.17 是否存在其他重大事项：否
1.18 是否存在其他重大事项：否
1.19 是否存在其他重大事项：否
1.20 是否存在其他重大事项：否

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Rows include 程卓, 合肥芯基微电子装备股份有限公司董事长, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Rows include 程卓, 合肥芯基微电子装备股份有限公司董事长, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Rows include 程卓, 合肥芯基微电子装备股份有限公司董事长, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Rows include 程卓, 合肥芯基微电子装备股份有限公司董事长, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43, 12,600,000, 10.43.

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司独立董事、监事会、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.3 公司全体监事出席了本次会议，并亲自或委托代表出席了本次会议。
1.4 会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见。
1.5 董事会审议的报告期间利润分配预案为：不派发现金红利，不转增股本。
1.6 是否存在公司治理缺陷：否
1.7 是否存在信息披露缺陷：否
1.8 是否存在其他重大事项：否
1.9 是否存在其他重大事项：否
1.10 是否存在其他重大事项：否
1.11 是否存在其他重大事项：否
1.12 是否存在其他重大事项：否
1.13 是否存在其他重大事项：否
1.14 是否存在其他重大事项：否
1.15 是否存在其他重大事项：否
1.16 是否存在其他重大事项：否
1.17 是否存在其他重大事项：否
1.18 是否存在其他重大事项：否
1.19 是否存在其他重大事项：否
1.20 是否存在其他重大事项：否